PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

62-054780

(43)Date of publication of application: 10.03.1987

(51)Int.CI.

C09J 3/16 C08G 59/62

CO8G 59/62 HO5K 3/38

(21)Application number : 60-193877

(71)Applicant: TOSHIBA CHEM CORP

(22)Date of filing:

04.09.1985

(72)Inventor: MATSUDA ITSUO

TOMONAGA KAZUYUKI YAYOSHI MASAKAZU

(54) ADHESION COMPOSITION FOR FLEXIBLE PRINTED-WIRING BOARD

(57)Abstract:

PURPOSE: To obtain an adhesion composition for a flexible printed—wiring board having excellent adhesiveness, heat resistance, moisture resistance, flame retardancy, etc., by incorporating three kinds of specified resins, an accelerator, and an inorganic filler into an acrylic elastomer containing functional groups.

CONSTITUTION: An acrylic elastomer (A) containing one or more kinds of functional groups selected from among epoxy, carboxyl and hydroxyl groups is mixed with a poly-p-vinylphenol resin (B), an epoxy resin (C), a polyvinyl butyral resin (D), an accelerator (E) (e.g., dicyandiamide), and an inorganic filler (F) (e.g., silica), as essential components, to give the titled adhesion composition. A suitable amount of component A is 30W70wt% and that of component D is 0.5W5wt%, based on the total of A, B, C and D; the equivalent ratio of the phenolic hydroxyl group of component B to the epoxy group of component C is preferably 0.5W7.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C): 1998,2003 Japan Patent Office

⑩日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

⑩ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭62-54780

(9)	Int.	CI.	4	識別記号	厅内整理番号		43公開	昭和62年(198	87)3月10日
C	09 08	J	3/16 59/62	JFP NJN NJP	A-7102-4J B-6561-4J C-6561-4J			•	
_н	05	K	3/38	14 J F	6679-5F	審査請求	未請求	発明の数 1	(全6頁)

の発明の名称

フレキシブル印刷配線板用接着剤組成物

②特 頤 昭60-193877

22出 昭60(1985)9月4日

②発 明 \blacksquare 者 松 五

川崎市川崎区千鳥町9番2号 東芝ケミカル株式会社千鳥 男

町工場内

②発 明 者 Ż 川口市領家5丁目14番25号 東芝ケミカル株式会社川口工

場内

明 3発 正 数 川口市領家5丁目14番25号 東芝ケミカル株式会社川口工

場内

の出 東芝ケミカル株式会社 東京都港区新橋3丁目3番9号

20代 理 弁理士 諸田

明相母

1、発明の名称

フレキシアル印刷配線板用接着剤組成物

- 2、特許請求の範囲
 - (A) エポキシ基、カルポキシル基およ びヒドロキシル基の群から選ばれた 1 種又は 2種以上の官能基を有する アクリルエラストマー、
 - (B) ポリパラピニルフェノール樹盾、
 - (C) エポキシ樹脂、
 - (D) ポリピニルプチラール樹脂、
 - (E) 硬化剤促進剤および
 - (F) 無機充填剂

を必須成分とすることを特徴とするフレキシ プル印刷配線板用接着剤和成物。

2 接着利相成物の樹脂成分 { (A) + (B) + (C) + (D)] に対して、(A) アクリ ルエラストマーを30~70**組 20 %** 、 (D) ポリ ピニルブチラール 労覧を 0.5~ 5.00 3 % そ れぞれ合有する特許請求の範囲第1項記載の フレキシブル印刷配線板用接着剤組成物。

- (B) フェノール樹脂のフェノール性水酸 基当量(b)と(C)エボキシ樹脂のエポキ シ基当量 (c) との当量比 [(b) / (c)] が 0.5~ 7.0の範囲内である特許離求の範囲 第1項又は第2項記載のフレキシブル印刷配 稳板用接着剂粗成物。
- 接替剤組成物の固形分に対して、(F)無 概充順剤を 3~65重量%含有する特許額求の 範囲第1項ないし第3項いずれか記載のフレ キシブル印刷配物板用接着剂机成物。
- 接着剤組成物の樹脂成分の臭素化率が 8億 量%以上である特許額求の範囲第1項ないし 第4項いずれか記載のフレキシブル印刷配線 板用接着剂组成物。
- 3. 発明の詳細な説明

[発明の技術分野]

本発明は、フレキシブル印刷配線板における、 金属籍と合成樹脂薄類材料との強固な接着性、優 れた耐熱性と耐熱劣化性、さらに耐湿性と難燃性 を具備し、かつ加工特性に優れたフレキシブル印 別配線板用接着剤組成物に関する。

[発明の技術的背景とその問題点]

近年、電子機器の高密度化、軽薄短小化に伴っ て、軽量で立体的な配線又は機能を実装できるフ レキシブル印刷配ね板の御頭が増大している。 また民生機器においては、特に安全性の立場から 材料の難感化および耐熱劣化後の接着性の要求が 強化されてきている。 そして、フレキシアルブ リント配線板用接着剤は、合成樹脂薄菜材料と金 風笛処理面との接着ばかりでなく、パターン形成 をした配換板の金配烙のシャイン面(破痰面)に 回路の絶縁用および保護用のカバーレイフィルム を接着するのに使用できることが想ましい。 特 にカパーレイフィルム接着用のためには、金属箔 のシャイン面に強固に接着し、かつランド即分へ の流れ出しを少量に抑えることができ、パターン 回路間の埋込み性が良好でなければならない。 その上、保存寿命は、少なくとも窒温で 1カ月、 5 ℃で 3カ月以上が要求される。 更に、生産性

着力が弱い欠点があり、またポリアクリル系は加 熱成形に高温度、かつ 長時間を要し、成形温度を 下け時間を短縮すると耐湿性に劣る欠点があった。

[発明の目的]

本発明の目的は、前記の難点および欠点を解消するためになされたもので、接着性、耐熱劣化性、難燃性、耐褐性に優れ、かつカバーレイフィルム接着用として加工特性のよいフレキシブル印刷配線仮用接着削組成物を提供しようとするものであ

[発明の概要]

本発明者等は、上記目的を達成しようと鋭意検討を重ねた結果、後述する接着剤組成物がフレキシアル印刷配線板の接着剤として好適であることを見いだし、本発明に至ったものである。

即ち本発明は、

(A) エポキシ苺、カルポキシル超およびヒドロキシル苺の群から選ばれた 1種又は 2種以上の官能基を有するアクリルエラストマー、

(B) ポリパラピニルフェノール樹脂、

向上および寸法精度を惡くしないために低温で、 かつ短時間で加熱、圧ೆできるという加工性が要 求されている。

ところが従来のフレキシブル印刷配線板用接着 別は、ペース薄菓材料として耐熱性、難燃性に優 れるポリイミドフィルムを使用した場合でも、前 記加工特性の他に接着性、耐熱性、線間絶縁抵抗 性、耐熱劣化性および難燃性等を放備させること は極めて困難であった。 従来、フレキシブルブ リント配線板用接着剤として、ニトリルゴム系接 智剤 (特開昭 51-135936号、特開昭 57-3877号)、 ポリアミド系接着剤(特開昭 54-125285号)、ポ リエステル系接着剤(特開昭50-16866号、特開昭 54-744.1号)、ポリアクリル系接着剤(特開昭 54- 162738号)等数多く提案されている。 しながら前記ニトリルゴム系は、耐熱劣化後の接 特性で劣り、 150℃で10日間の気中劣化試験後、 極端に固くなりやすいという難点があり、またポ リアミド系は、吸湿性がやや大きい欠点がある。 ポリエステル系は、ポリイミドフィルムに対し接

- (C) エポキシ樹脂、
- (D) ポリピニルブチラール樹脂、
- (E) 硬化剤促進剤および
- (F) 無機充塡剤

を必須成分とすることを特徴とするフレキシブル 印刷配線板用接着剤組成物である。

特開昭62-54780 (3)

で低温で反応するということからエポキシ基を有するものが特に利用される。 このアクリルエラストマーの配合量は、接替剤組成物の樹脂成分 [(A)+(B)+(C)+(D)]に対して30~70重量%であることが望ましい。 配合量が30 重量%未満では可とう性が悪く、また70重量%を超えると可とう性は良くなるものの加湿後の半田耐熱性や難燃性が劣り好ましくない。

本発明に用いる(B) ポリバラピニルフェノール 樹脂としては、例えばマルゼンレジンM B (丸 等石 抽 社 製 、 商 品 名) 等が強けられ、これらは所致する 難燃性によって 単独 又は 2種以上混合して用いる。 ポリバラピニル フェノール 樹脂は分子 構造的には 熱可塑性ポリンチレン 朝臨に類似して おり、 パラオキシスチレン 樹脂とも呼称されるが パラ位の 水酸 替の作用により エポキシ 樹脂との 架 権性に 富んでいる。

(B) ポリパラピニルフェノール樹脂の配合量は、そのフェノール性水酸塩(b) と(C) エポキシ樹脂のエポキシ苺(c) との当量比〔(b)

本発明に用いる(E)硬化促進剂としては例えばジシアンジアミド、エピキュアYPH-201(油化シェルエポキシ社製、商品名)、BF。のイミダソール朝休AC-4Bシリーズ(丸巻石油社製、商品名)、イミダソール等を挙げることができ、これらは単独もしくは2種以上混合して用

ノ(c)」が 0.5~ 7.0の範囲内であることが望ましい。 この当最比が 0.5未続の場合は加湿機の半田耐熱性が低下し、 7.0を超えると接着性が低下し、耐熱劣化性が悪く好ましくない。

奥素化は臭素化ポリバラピニルフェノール制団、 臭素化エポキシ樹間又はそれらの両者を導入して 行われるが、臭素化率は接着剤和成物の側面成分 に対して 8重量%以上であることが望ましい。 8 速量%未満では難燃性に効果が少ないからである。

本発明に用いる(C)エポキシ樹脂としては、特に制酸がなくすべてのエポキシ樹脂が使用される。 例えばピスフェノールA型エポキシ樹脂、ノボラックエポキシ樹脂やそれらを臭素化したエポキシ樹脂等が挙げられ、これらは単独もしくは2 程以上用いる。

いる。 エポキシ樹脂の架構は、パラピニルフェノール樹脂およびアクリルエラストマーによってもそれぞれ行われるため、成形条件によってはエポキシ樹脂の硬化促送剤を必要としない場合もあるが、低温で短時間成形を行うためには硬化促進剤を用いる必要がある。 配合量は採用する成形条件あるいは所望する保存寿命によって決定する。

以上の名成分を必須成分とする接着預組成物の

部様としては、メチルエチルケトン、アセトン、トルエン、エチレングリコールモノエチルエーテル、ジオキサン、メチルセロソルプアセテートおよびの混合物が使用できる。 接着剤 破防 のの はで 強 で 塗 布 さ れるが、 溶解 的 の は 酸 成分はそれで の 原料 を 配合して 関型する ことを ま

ルエポキシ社製、商品名)28.8部、ポリピニルブチラール樹脂BM-1(積水化学工業社製、商品名)3.2部、臭業化ポリパラピニルフェノール樹脂マルゼンレジンMB(丸善石油社製、商品名)38部、キュアゾールC172(四国化成社製、商品名)10.6部、メチルセロソルブ 160部およびジオキサン 118部をそれぞれ秤径、仕込み、高温はサン 118部をそれぞれ秤径、仕込みで認過して、樹脂成分の臭素含有率16~17重量%のフレキシブル印刷配線板用の接着剤溶液を調製した。

次いで厚さ50μmのカプトン(デュポン社製、ポリイミドフィルム商品名)に前記の接着剤溶液を、乾燥機約22μmの厚さになるように塗布し、100 でで 5分配、さらに 150でで 2分間乾燥した。その後接着剤塗布面に35μmの電解網箔(福田金属工業社製)を重ね合わせ、熱圧プレスを使用してプレス造成 160±2 で、圧力30kg/cm²、加熱時間60分配の条件でラミネートし、フレキシブル印刷配路用基板を製造した。 得られた基板の引

としては、鋼笛、アルミニウム箱、ニクロム管等が使用される。 一方カバーレイフィルムの接着に使用するには、前記笛被を通常の連布装置で合成樹脂薄類の面上に15~35μmの機摩となるように強なを確放しまりではいるでは、フレキシブル印刷配線板と狙ね合わせ、 150~ 180℃の温度、20~40kg/ca² の圧力で加熱加圧して接着してラミネートする。

[発明の実施例]

次に本発明を実施例によって具体的に説明する。 実施例および比較例において「部」とは「垂侃部」を意味する。

実施例 1 .

アクリルエラストマーS G 9 O (帝国化学産業社製、商品名)をメチルエチルケトン/トルエンコ 1/1 の混合溶媒に溶解した25%溶液 400部、Y D B - 4 O O (東都化成社製、商品名)の60%トルエン溶液50部、エピコート828(油化シェ

剥がし強さ、耐熱劣化後の接替性、半田副熱性、 難燃性について試験をした。 その結果を第1表 に示したが、本発明の効果が確認された。

比較例 1

実施例1において、ポリビニルブチラール樹脂 BM~1(機水化学工業社製、商品名)を添加しないで、またエボキシ樹脂としてエビコート 828の30.4部を用いた以外は、実施例1と同一条件で接着剤溶液およびこれを用いたフレキシブル印刷配線板用透板を製造した。 次いで実施例1と同様な路試験を行ったので、その結果を第1表に示した。

第 1 表

	144167
JA64	比较例
1	1_
1.35	1.50

/MMA

1		l 1/3	~~~	
項目	試験方法	処理	1	1_
引酵がし強さ(kg/cm)	JIS-			
	C-6481	Α	1.35	1.50
	に挙する			
耐熱劣化接の接着性(kg/ca)	UL-796	150℃×10日	0,63	0,36
半田耐熱性(秒)	JIS-			
	C-6481	260℃半田宿	60<	60 <
	に挙ずる			1
對燃性	UL-94	-	V-0	V-0

実施例 2

アクリルエラストマーAR-51(日本ゼオン 社製、商品名)をメチルエチルケトジノトルエン = 1/1 の混合溶媒に溶解した25%溶液 360部、 YDB-400 (東都化成社製、商品名)の60% トルエン溶液25部、エピコート828(油化シェ ルエポキシ社製、商品名).14.4部、ポリピニルブ チラール樹贈#3000-1(電気化学工業社製、 商品名) 1.6郎、マルゼンレジンMB(丸簪石油 社製、商品名)18郎、AC-4B50(丸善石油

2 表に示した。

実施例 3

アクリルエラストマーSG-80(帝国化学産 葉社製、商品名)をメチルエチルケトン/トルエ ン = 1/1 の混合密媒に溶解した20%溶液 300.3 び、アロンタックS-1015(東亜合成化学社 製、商品名) 9郎、エピコート828(前出) 3.5岁、ポリピニルプチラール樹粉BM-1(積 水化学工衆社製、商品名) 2.0部、マルゼンレジ ンMB (前出) 27郎、ジシアンジアミド 1郎、エ ピキュアYPH-201(油化シェルエポキシ社 製、商品名) 0.25 部、H-43M(前出)

152.34 部、メチルセロソルブ 300部、ジオキサ ン 200郎およびメチルエチルケトン 289郎をそれ ぞれ秤量仕込み、高速提择機で十分提择し、 100 メッシュ金組で協造して、樹脂成分に対して臭素 含有率12~13%の接着潤溶液を調製した。

次いで厚さ25μmのカプトン(前出)に前記接 着胡符波を、乾燥板約35μmの厚さになるように 始布し、 120℃で 5分間、さらに 150℃で 2分間 社园、商品名》 0.84 郎、H-43M(昭和軽金 國社製、商品名)90部、アエロジル200(日本 アエロジル社製、商品名) 3郎、メチルセロソル プアセテート 200部、エチルセロソルブ 100部お よびジオキサン 100部をそれぞれ秤風、仕込み、 高速提择機で十分攪拌し、 100メッシュ金精で雄 過して、樹脂成分中の臭素含有率11~12低量%の 接着剤溶液を調製した。

次いで厚さ25μmのカプトン(デュポン社製、 ポリイミドフィルム商品名)に前記の接着期溶液 を、乾燥後約35μmの厚さになるように遠布し、 120 でで 5分間、さらに 150でで 2分間乾燥した。 次いでUL類格V-0のカプトンペース網弧板(鍋 絡35μm)を評価用にエッチング加工した調質の シャイン面に重ね合わせ、熱圧プレスを使用して、 プレス温度 160±2 ℃、圧力40kg/cm² 、加熱時 園20分園の条件でラミネートした。 担られたカ パーレイ被額について引到がし強さ、耐急劣化後 の接着性、半田耐熱性、難燃性、加湿後の耐半田 性、糖脂絶縁抵抗を試験したので、その結果を第

乾燥した後、UL類格V-0のカプトンペース鋼蛋 板(銅箔35μm)を評価用にエッチング加工した 飼笛のシャイン面に重ね合わせ、熱圧プレスを使 用してプレス湿度 170±2 ℃、圧力40kg/cm²、 加熱時間45分の条件でラミネートしカバーレイ被 得られたカパーレイ被覆について 引剥がし強さ、耐熱劣化後の接着性、半田配熟性、 超燃性、加湿後耐半田性、 稳度绝级抵抗、加工性 については験したので、その結果を第2次に示し

比較償 2

実施例2においてマルゼンレジンMB(前出) 1980をフェノールノポラック組造TD-2093 (大日本インキ化学工業社製、商品名) 8.95 芯 に代替した以外は、実施例2と同一条件で接着剤 溶波を蹲裂し、ラミネートした。 こうして得ら れたカバーシィ被覆について実施例2と同様の試 段を行ったので、その結果を第2衷に示した。 比较例 3

びアエロジル200(前出) 3部を抵加しない以外は、すべて実施例2と同一条件で接着別符被を 調製し、ラミネートした。 こうして得られたカ パーレイ被覆について、実施例2と同様に試験を 行ったので、 その結果を第2装に示した。

						(B)
	_	E	斑	实验例	1881 1881	E
40	就服方法 .	50	7	3	2	6
引動がし望さ (加入間)	J 1 S - C - 6481	¥	1.20	8.	0.55	8.
•	に母する			-		
群然坊化使の接名性 (和ノcm)	DL- 786	150℃×10日	0.59	8.0	0.32	0.58
平印刷热性(物)	JIS-C-6481	260℃本田路	>8	ş	8	×99
	CUTS					
智繁性	UL-94	-	۹ >	ρ->	H3	2
加盟俄利半田性	#	ı	8 68	⇔	不合物	XAR.
BILLEGATIN (D)	1m (6KG×100 cm	A	8.05 × 10 ¹³	4.38 × 107	3.42 × 10"	5, 11 × 10"
	長クシ型パターン	D-2/100	2.10 × 10*	3.03 × 10*	<10,	2.81 × 10°
加工性米2	1	ı	0	0	×	×

※1:400×88%に1の発尿が20分割過減過、280℃の半田溶上に20秒割却をベンシフ、くが7秒の光統の体験を買べる**1:0 回過 × 木包

[発明の効果]

以上説明したように、本発明のフレキシブル印明配線板用接替剤組成物は、接着性、耐熱劣化性、難燃性、加湿後耐半田性、輸園絶縁抵抗に優れ、かつカバーレイ用として用いる場合の加工性の良い接着剤組成物であり、それらの特性パランスがよいのでフレキシブル印刷配線板用として好谱のものである。

特許出顧人 東芝ケミカル株式会社 代理人 弁理士 路田 英二